

## 「エレクトロニクス開発・実装展」に出展

株式会社東海理化(本社：愛知県丹羽郡大口町 代表取締役社長：二之タ 裕美)は、1月22日(水)から1月24日(金)まで東京ビッグサイトにて開催される「エレクトロニクス開発・実装展」(第39回 [東京] ネプコン ジャパン - エレクトロニクス開発・実装展)に出展します。

当社は「人が手掛けないことこそやる」の創業精神のもと、自動車部品業界で培われた技術で事業を拡大してきました。自動車部品に組み込む半導体を自社工場で製造しており、累計5億個の生産実績があります。2023年度からは、少量生産にも対応した半導体外販\*を進めています。

※中期経営計画目標の実現と、将来の成長に向けた挑戦を加速させる『未来創造投資』案件の一つ

### 【主な展示品】

#### ・車載用部品：磁気センサ、光学センサ、通信IC、ドライバIC

長期安定供給に対応可能な各種センサやボディ系末端ECU用途の通信IC、LED・アウターミラー用ドライバIC

#### ・カスタムIC ターンキーサービス

お客様のニーズに合わせたカスタムICを設計・製造可能。センサ信号処理IC、通信IC、ドライバICなどをベースとした小変更により、短納期対応可能です。これらのICの設計・製造経験も豊富です。

#### ・ファウンドリサービス

試作、量産共に対応可能。シャトルサービスも対応。

⇒ [各種製品、サービスの紹介パネル](#)

#### ◇出展場所

東京ビッグサイト 東3ホール E20-26

⇒ [会場地図](#)

#### ◇来場登録サイト

<https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp.html#/>

